GenXion

产品手册

Product Manual

服务热线:400-6169-114 020-84224925 网站:www.genesion.com.cn Email:whiga22@126.com

GXFast Bcl I

REF: GR210604S

5'...T G A T C A...3' 3'...A C T A G T...5'

同裂酶: BsiQI, Fbal, Ksp22I

注: 同裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

储运条件



-20°C

产品组成

组分	规格	
GXFast Bcll	125 µl	
10× CutOne™ Buffer	1 ml	
10× CutOne™ Color Buffer	1 ml	

产品简介

GXFast 快速内切酶是一系列经过基因工程重组、能够在 5~15 分钟内精确完成 DNA 切割的限制性内切酶 · 适用于质粒 DNA 、 PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。 GXFast 快速内切酶具 有 如下特点: 5~15 分钟内即可完成酶切;共用一种酶切 Buffer·大 大简化酶切反应体系;良好的酶活冗余度,轻松应对底物过量或困难 模板酶切。此外,晶欣生物去磷酸化、连接试剂在 CutOne™ 酶切 Buffer 中具有 100% 活性, 支持一管化反应, 提升"酶切-修饰-连接" 的体验。

建议反应条件

1× CutOne™ 缓冲液;

37℃温育:

参照 "DNA 快速酶切流程" 配制反应体系。

失活条件

80℃ 温育 20 min。

质量控制

功能活性检测

最适反应温度下,在 20 µl 反应体系中, 1 µl GXFast Bcl l 能 够在 15 min 内完全消化 1 μg λDNA (Dam⁻)。

超长时间温育检测

最适反应温度下,将 1 μl GXFast Bcl l 与 1 μg λDNA (Dam⁻) 共同温育 3 h · 未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特 异性降解,延时酶切可能出现星号活性。

酶切 - 连接 - 再酶切检测

最适反应温度下,使用 1 μl GXFast Bcl l 消化底物,回收酶 切产物。在 22℃下使用适量 Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重 新连接。将连接产物再次回收后,使用相同的内切酶可以重新切开连 接产物。

图标注释

- ₹快速内切酶 · 可在 5~15 min 内完成反应
- 37 最适反应温度为 37℃
- □ 受 Dam 甲基化影响 · 序列完全重叠 · 剪切阻断
- EB 受 EcoBI 甲基化影响,序列可能重叠,剪切阻断
- ★ 3 h 温育未表现星号活性,延时酶切可能出现星号活性

使用方法

1. DNA 快速酶切流程

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系:

	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH_2O	15 µl	16 µl	30 µl
10× CutOne™ Buffer 或 10× CutOne™ Color Buffer	2 μΙ	3 µla	5 µl
底物 DNA	2 μl (up to 1 μg)	10 μl (~0.2 μg)	10 µl (5 µg)
GXFast Bcll	1 μΙ	1 µl	5 µl
Total	20 μΙ	30 µl	50 µl

a. 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度, 10× CutOne™ Buffer 加入量可适当减少至 2 μl。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性,会影响酶切产物,因此如下一步需进行克隆等操作,建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀(切勿涡旋) · 然后瞬时离心以收集挂壁液滴;
- ③ 37℃温育 15 min (质粒)·或 15~30 min (PCR 产物)·或 30~60 min (基因组 DNA);
- ④ 80℃温育 20 min 即可使酶失活、停止反应(可选)。

2. 双酶切或多酶切

- ① 每种快速内切酶的用量为 1 µl·并根据需要适当扩大反应体系;
- ② 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10;
- ③ 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同,应先以最适温度低的酶开始酶切,再添加最适温度较高的酶,在其最适反应温度下进行酶切反应。

3. 适用于质粒的扩大反应体系

DNA	1 µg	2 μg	3 µg	4 µg	5 µg
GXFast Bcll	1 μΙ	2 μΙ	3 µl	4 μΙ	5 µl
10× CutOne™ Buffer 或 10× CutOne™ Color Buffer	2 μΙ	2 μΙ	3 µl	4 μΙ	5 µl
Total	20 μΙ	20 μΙ	30 µl	40 µl	50 µl

注:如果总反应体系大于 20 µl,应适当增加温育时间,尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ФХ174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
8	0	0	0	0	1	0	5

甲基化修饰影响

-	Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
	序列完全重 叠 剪切阻断	无影响	无影响	无影响	序列可能重 叠 剪切阻断

在不同反应缓冲液中的活性

	CutOne™ Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart⊚ Buffer	Takara QuickCut™ Buffer
活性	100%	100%	100%	100%

注:活性数据来自晶欣生物限制酶标准反应体系下的检测。

